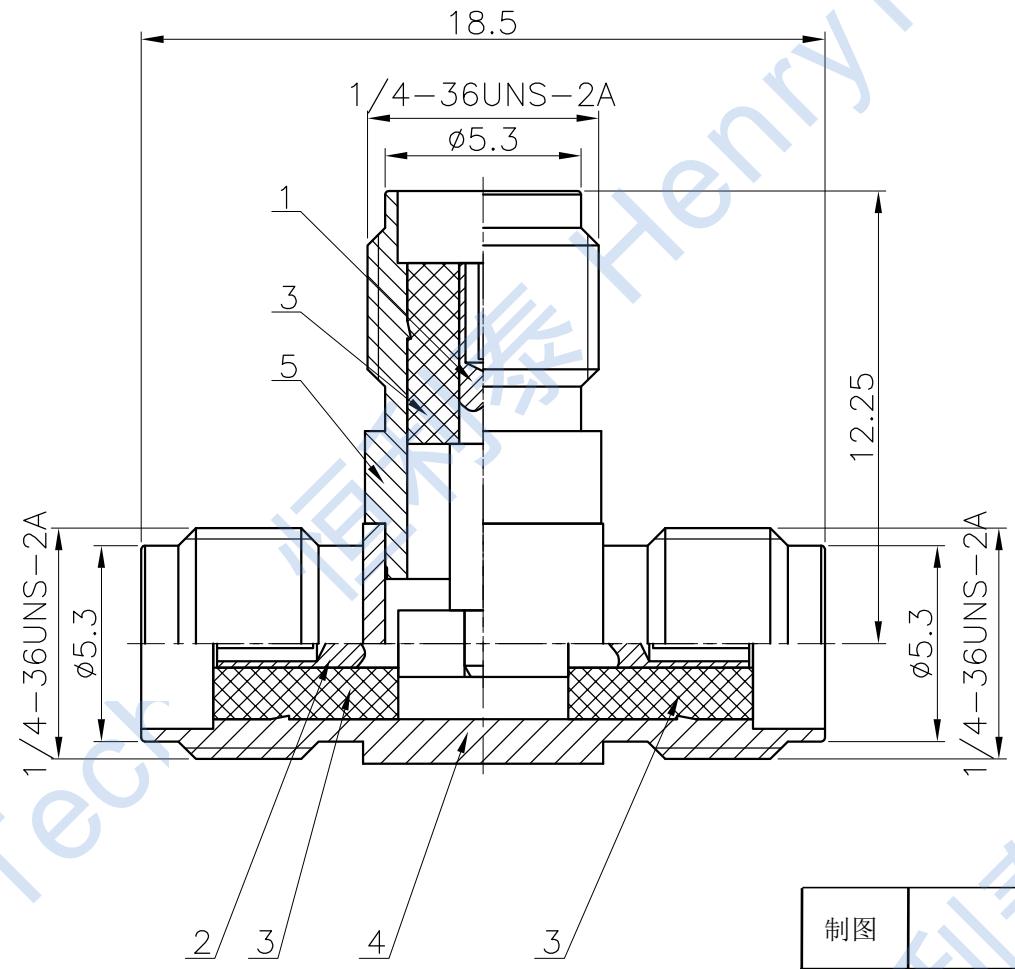


	1	2	3
修订	变更描述	变更单号	签名

5	外 壳	HPb59-1	金	1	
4	外 壳	HPb59-1	金	1	
3	绝 缘 体	PTFE		1	
2	插 孔	Qsn6.5-0.1	金	1	
1	插 孔	Qsn6.5-0.1	金	1	
序号	零件名	材质	涂覆	数量	备注



技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: $0 \sim 6GHz$
 - 4、绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
 - 5、介质耐压: $1000V$ (AC 有效值)
 - 6、内导体分离力: $\geq 0.28 N$
 - 7、轴向保持力: $\geq 22 N$
 - 8、连接机构耐力距: $\geq 1.7 N \cdot m$
 - 9、机械寿命: ≥ 500 次
 - 10、温度范围: $-55^{\circ}C \sim 165^{\circ}C$
 - 11、接触电阻: 外导体间 $<2m\Omega$, 内导体间 $<3m\Omega$

制图		版次	比例			
		投 影				
审核		未标注公差的，以下列公差表为准		型号规格 HL2-SMA-KWK		
		1. X, X±0.2 4. 去除锐边最大0.1 2. X, XX±0.1 5. 表面粗糙度Ra3.2 3. 角度±1° 6. 倒角C0.15MAX		品名 SMA型三通母头转接器		
批准		* 为重点尺寸		单位	mm	
		 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd				